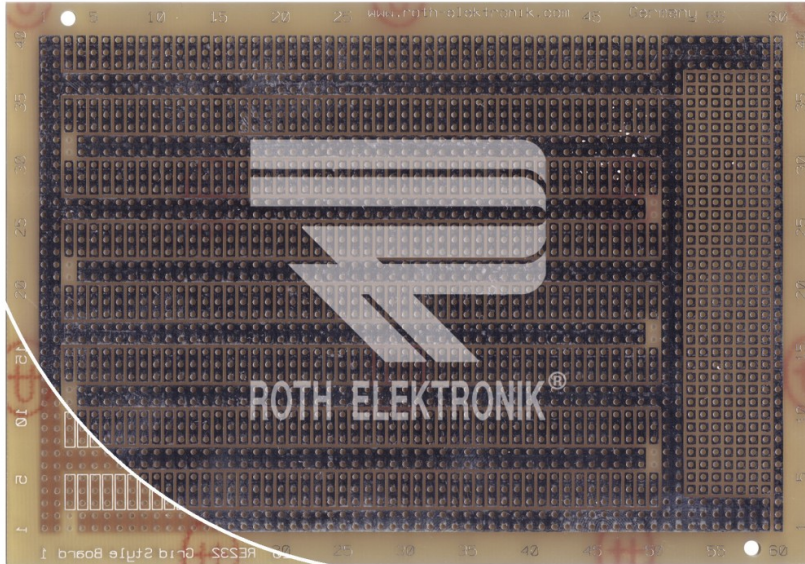


Prototyping Board for Dual Inline ICs (not in Europe-format)



RE232-LF

- EPOXY fibre-glass FR4 1.60 mm single-side 35 µm CU
- hot air leveling (HAL-leadfree)
- component printing on the component side
- hole spacing 2.54 mm x 2.54 mm
- 40 x 60 tracks of bored holes
- 3-hole lands
- 4 rows DIP IC grid 7.62 mm, 15.24 mm with 48 terminal pins
- hole dia 1.02 mm (0.40")
- max. working temperature 150° C (320°F)
- size 114.30 mm x 165.10 mm (4.5" x 6.5")

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [PCBs & Breadboards](#) category:

Click to view products by [Roth Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8004](#) [8029](#) [1268-12](#) [1268-10](#) [1320833-1](#) [923252-R](#) [3410](#) [3396](#) [15107](#) [15072](#) [8006](#) [1268-19](#) [1268-20](#) [8026](#) [1239-19](#) [SBBTH1520-1](#)
[SBBTH1506-1](#) [SBBTH4080-1](#) [SBBTH3030-1](#) [SBBTH1512-1](#) [SBBTH1508-1](#) [SBBSM2120-1](#) [SBB2808-1](#) [SBB2805-1](#) [SBB1605-1](#)
[SBB1602-1](#) [SBB1005-1](#) [SBB1002-1](#) [3426](#) [32P15WE](#) [SBB0004-1](#) [SBB830-QTY10](#) [RE013-LF](#) [RE014-LF](#) [RE015-LF](#) [RE1040](#) [RE1210-LF](#)
[RE200-C3](#) [RE210-S1](#) [RE317-HP](#) [RE438-LF](#) [RE500-HP](#) [RE510-S2](#) [RE510-S3](#) [RE899](#) [RE900-02](#) [RE900-04](#) [RE904](#) [RE909](#) [RE914](#)